Вставки присосок SPI PEEK

Рабочая зона (Ø) от 6 до 32 мм





Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Вставки присосок для бережного и без оставления следов захвата и укладки гладких заготовок
- Применяются с кристаллическими солнечными батареями, тонкопленочными модулями и печатными платами / подложками в полупроводниковой отрасли
- Перемещение стекол, таких как витринное стекло, тонкое стекло толщиной менее 0,1 мм или стекло с покрытием, не оставляющее химических отпечатков эластомеров
- Используются в сочетании с сильфонными присосками FGA (1,5 гофра) и FG (2,5 гофра)



Вставки присосок SPI PEEK

Конструкция

- Вставки присосок изготовлены из РЕЕК с поддерживающей структурой и вакуумными каналами
- Вставки крепятся без инструментов к нижней вакуумной гофре сильфонных присосок

Основные характеристики продукта

- Вставки захватов из РЕЕК предотвращают появление химических отпечатков на тонких, гладких заготовках
- Низкое давление на поверхность благодаря опорной структуре с пазами для потоков и вакуум-каналами
- Интеллектуальное распределение вакуума компенсирует утечки и обеспечивает высокие эффективные усилия всасывания

SPI	_	9	-	PEEK
1		2		3

Appreviated designation		
Code	Version	
SPI	SPI	

1 - Abbreviated designation

2 – Diameter		
Code	Diameter in mm	
632	ø 6 to 32	

3 - Material		
Code	Material	
PEEK	Polyetheretherketon	

Вставка для присоски SPI PEEK поставляется нужного диаметра.

Аксессуары Вакуумные присоски



Вставки присосок SPI PEEK

Рабочая зона (Ø) от 6 до 32 мм

✓ Данные для заказа Вставки присосок SPI РЕЕК

Тип	№ детали.
SPI 6 PEEK	10.01.06.03279
SPI 9 PEEK	10.01.06.03280
SPI 11 PEEK	10.01.06.03281
SPI 14 PEEK	10.01.06.03282
SPI 17 PEEK	10.01.06.03283
SPI 18 PEEK	10.01.06.03284
SPI 21 PEEK	10.01.06.03285
SPI 25 PEEK	10.01.06.03286
SPI 32 PEEK	10.01.06.03287

Тип*	Для типа присоски**
SPI 6 PEEK	FG-5/FGA-6
SPI 9 PEEK	FG-9
SPI 11 PEEK	FGA-11
SPI 14 PEEK	FG12/FG14/FGA14
SPI 17 PEEK	FG-18/FGA-16
SPI 18 PEEK	FGA-20
SPI 21 PEEK	FG-20/FGA-22
SPI 25 PEEK	FG-25/FGA-25
SPI 32 PEEK	FG-32/FGA-33

^{*}Рекомендованная мин. мощность всасывания: 2 л/мин. Для определения необходимой мощности всасывания для работы выполните пробное всасывание с оригинальной заготовкой и вакуумным захватом. При вертикальном использовании сила трения уменьшается.

^{**}Подходящие присоски указаны в главе «Вакуумные присоски».

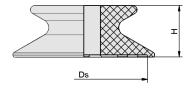
Аксессуары Вакуумные присоски



Вставки присосок SPI PEEK

Рабочая зона (Ø) от 6 до 32 мм

(и) Конструктивные данные Вставки присосок SPI PEEK



SPI PEEK

Аксессуары Вакуумные присоски



Вставки присосок SPI PEEK

Рабочая зона (Ø) от 6 до 32 мм

Тип	Ds [mm]	H [mm]
SPI 6 PEEK	5.2	3.3
SPI 9 PEEK	7.4	3.5
SPI 11 PEEK	8.8	5.1
SPI 14 PEEK	11.8	6.3
SPI 17 PEEK	14.8	6.7
SPI 18 PEEK	16.0	5.3
SPI 21 PEEK	19.0	6.3
SPI 25 PEEK	22.6	10.1
SPI 32 PEEK	29.0	10.3